

宗 地 图

泾祥路南、锡东大道西地块

单位: m · m²

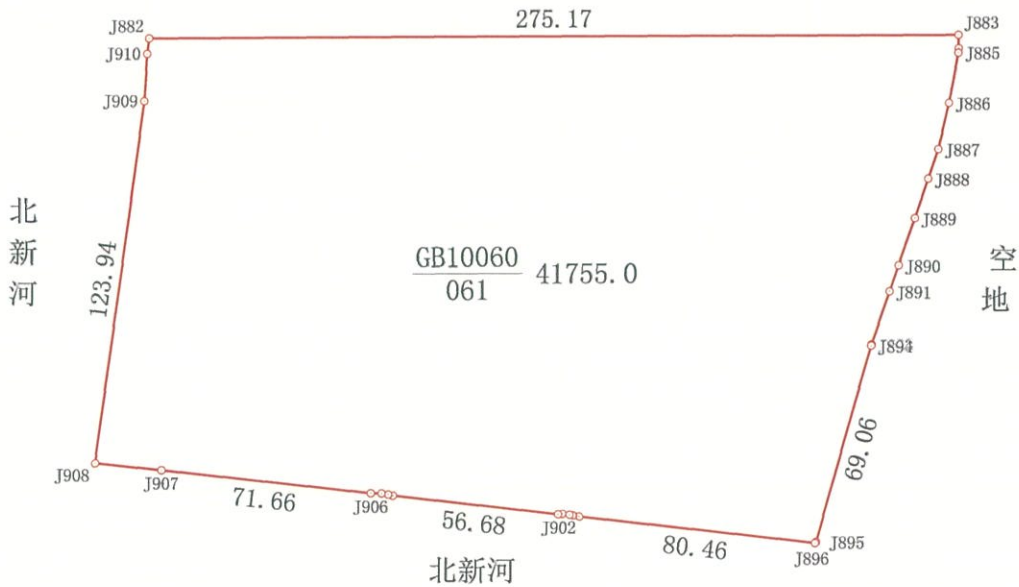
H51H016015

320205105227GB10060

北



无锡吉成芯半导体科技有限公司



J883—J884: 4.56	J884—J885: 1.54
J885—J886: 17.35	J886—J887: 16.05
J887—J888: 10.57	J888—J889: 14.20
J889—J890: 16.86	J890—J891: 9.32
J891—J892: 19.06	J892—J893: 0.17
J893—J894: 0.25	J895—J896: 0.59
J897—J898: 2.07	J898—J899: 0.11
J899—J900: 1.11	J900—J901: 2.51
J901—J902: 1.48	J903—J904: 1.68
J904—J905: 2.33	J905—J906: 3.66
J907—J908: 22.70	J909—J910: 16.07
J910—J882: 5.33	

1:2500

绘图员: 邹梁栋

审核员: 华秀兵

2022年9月16日

